

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC62FJxxxxPR-G
標準質量: 53 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.411	シリコン	7800	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	24.392	銅	460200	7440-50-8
		錫	300	7440-31-5
		銀	4100	7440-22-4
ダイアタッチ	0.086	エポキシ	1600	—
		溶融シリカ	1400	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.023	金	400	7440-57-5
封止樹脂	23.678	溶融シリカ	446700	60676-86-0
		エポキシ樹脂	36500	—
		フェノール樹脂	26300	—
		金属水酸化物	7100	—
端子メッキ	0.400	錫	7500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。